

标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

Pin	DIM A	DIM B
2	7.50	2.60
3	10.00	2.60
4	12.50	3.60
5	15.00	6.30
6	17.50	8.80
7	20.00	11.30
8	22.50	13.80
9	25.00	16.30
10	27.50	18.80
11	30.00	21.30
12	32.50	23.80
13	35.00	26.30
14	37.50	28.80
15	40.00	31.30
16	42.50	33.80

A

B

C

D

E

F

G

A

B

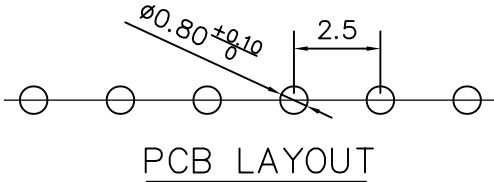
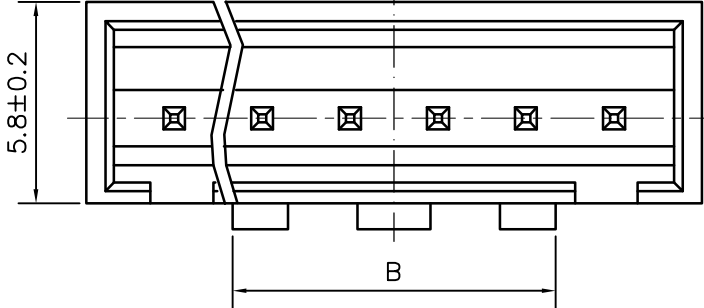
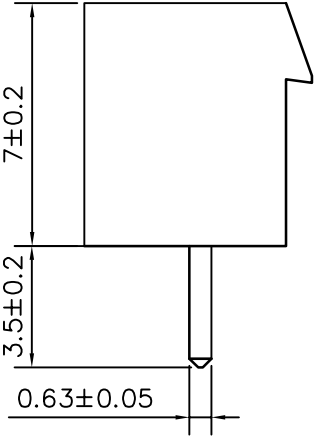
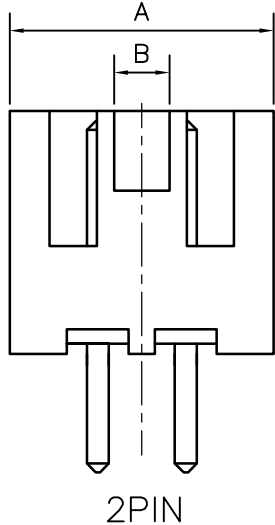
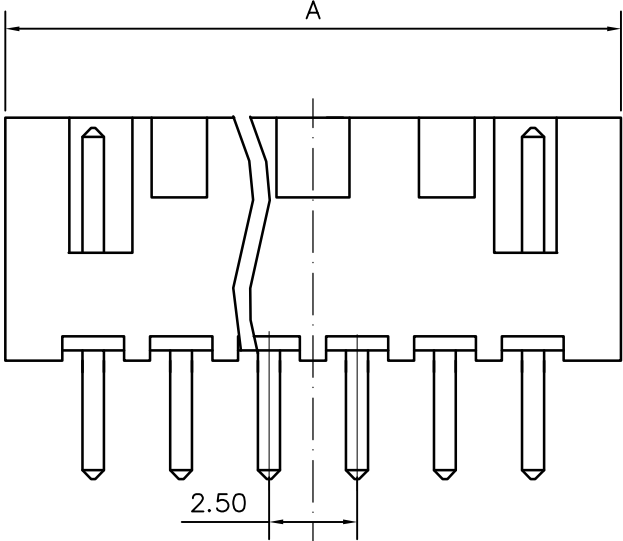
C

D

E

F

G



技术要求:
适应基板厚度: 1.2mm~1.6mm
温度范围: -25℃~85℃
额定电压: 250V AC/DC
额定电流: 3A
接触电阻: ≤0.01Ω
绝缘电阻: ≥1000MΩ
耐 压: 1000V AC/minute

2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA66	米色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名
TITLE

针座

料 号
PART NO

HC-XHB-10A-M

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

比 列
SCALE

1:1

单 位
UNIT

MM

制 图
DRAW

AhYe

张 数
PART NO

1 OF 1

审 核
CHECKED

夏操云

版 本
REV

A

批 准
APPROVE

赵亮亮

